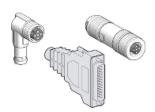
# Технические характеристики продукта

### TSXFPACC2

## Соединитель Flip для устройств с SUB-D

Характеристики



Основные характеристики	C	сновные)	xa	ракт	ep	ист	ики
-------------------------	---	----------	----	------	----	-----	-----

o on o znaro na panti o prio mini	
Наименование аксессуара/ отдельной детали	9-конт. розетка SUB-D
Тип аксессуара/отдельной детали	Розетка
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Соединительные принадлежности
Специальная область применения продукта	Соединение шлейфом или отводом

#### Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Lexium 15 Платформа автоматизации Modicon Premium
Материал	Сплав zamak
Масса продукта	0.08 кг

#### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1624 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

#### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в	
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	
	даты поставки 18 месяцев	